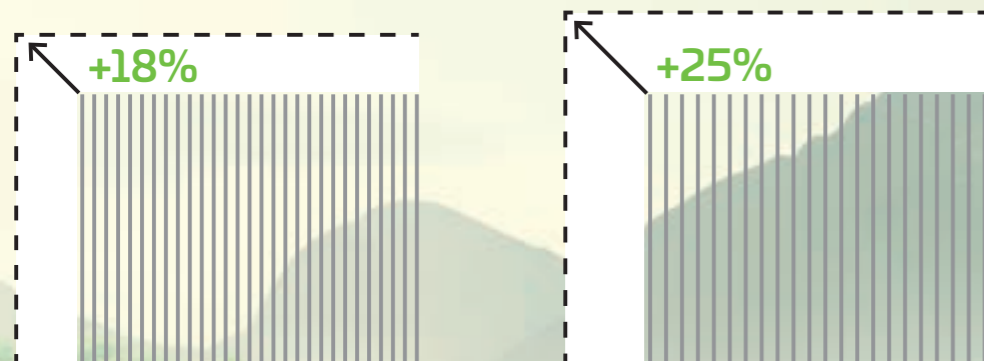


M21 HP AIRFLOW CONTROL – WIĘCEJ NIŻ ŻEL

PO PROSTU KLEI WIĘCEJ

Botament M21 HP, to profesjonalna zaprawa klejowa klasy C2 TE S1 przeznaczona do klejenia wszystkich typów płytek ceramicznych, na każdym podłożu. Dzięki zastosowaniu technologii AIRFLOW CONTROL pozwala na realizację śmiałych wizji architektonicznych ze zwiększoną do 25% wydajnością na m².



Przy zastosowaniu cienkowarstwowym Botament M21 HP jest do 18 % bardziej wydajny – w porównaniu ze standardowymi zaprawami klejowymi, tzw. klejami żelowymi. Wycalczenie na podstawie danych producentów.

Przy zastosowaniu średniowarstwowym Botament M21 HP jest do 25 % bardziej wydajny – w porównaniu ze standardowymi zaprawami klejowymi, tzw. klejami żelowymi. Wycalczenie na podstawie danych producentów.

CIENKO I ŚREDNIOWARSTWOWA

PODWÓJNIE PRAKTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA

Botament M21 HP może być obrabiany zarówno jako zaprawa cienko, jak i średniowarstwowa. Określoną konsystencję uzyskujemy dozując odpowiednią ilość wody.

Ilość wody na opakowanie 20 kg dla zaprawy cienkowarstwowej

26-27% H₂O
5,2-5,4 l / 20 kg



Ilość wody na opakowanie 20 kg dla zaprawy średniowarstwowej

25% H₂O
5 l / 20 kg

Dane techniczne

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa

Klasa: C2 TE S1

Opakowanie: worek 20 kg

Obszary zastosowania:

Do wewnątrz i na zewnątrz
Ściany i podłogi
Ogrzewane powierzchnie
Łazienki i prysznice
Balkony i tarasy

Do wszystkich okładzin, w tym duże formaty

- wszystkie rodzaje gresów
- płytki ceramiczne
- niewrażliwe na przebarwienia kamienie naturalne
- mała i średnia mozaika oraz mozaika szklana
- klinkier, terakota
- płyty termoizolacyjne

Wiązanie: krystalizacja wody w zaprawie

Przechowywanie: 12 miesięcy



Wszystkie informacje zawarte w niniejszej ulotce oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymagań odpowiedzialność za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Platności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej. Dalsze dane techniczne zawarte są w kartach technicznych dostępnych na stronie internetowej www.botament.com.

2406

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
div. BOTAMENT®
ul. Prądzińskiego 20, 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 286 45 55
info@botament.pl, www.botament.pl

Doradztwo techniczne:
tel. +48 606 318 643
od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00 – 16:00
połączenie płatne wg stawki operatora,
lub e-mail: technik@botament.pl



Botament M21 HP

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa

C2 TE S1

Profesjonalizm się opłaca



Botament
BUDUJEMY ZAUFANIE

Ekologiczne rozwiązania dla lepszego jutra!

Zmieniając wybory zmieniasz świat.

Wybierz M21 HP

Zastosowanie przyjaznego dla środowiska systemu spoiw pozwoliło zredukować emisję CO₂ do 20%



do 20%
redukcji
emisji CO₂*

AIRFLOW
CONTROL

AIRFLOW
CONTROL

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa C2 TE S1

- redukcja emisji CO₂ do 20%*
- do 25% większa wydajność
- brak spływu
– kontrola nad płytką
- dwufunkcyjna:
cienko i średniowarstwowa
- krystalizacja wody podczas wiązania
- wzmocniona mikrowłóknami

Botament
BUDUJEMY ZAUFANIE

PEŁNA KONTROLA NAD PŁYTKĄ ORAZ BRAK SPŁYWU

AIRFLOW CONTROL

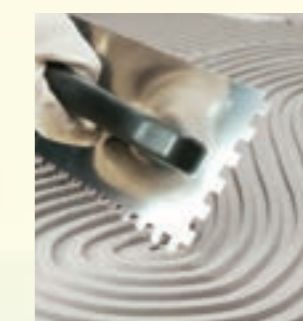
polega na zastosowaniu innowacyjnych mikrocząstek wypełnionych gazem w połączeniu ze spoiwem opracowanym w firmie BOTAMENT.

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA AIRFLOW CONTROL

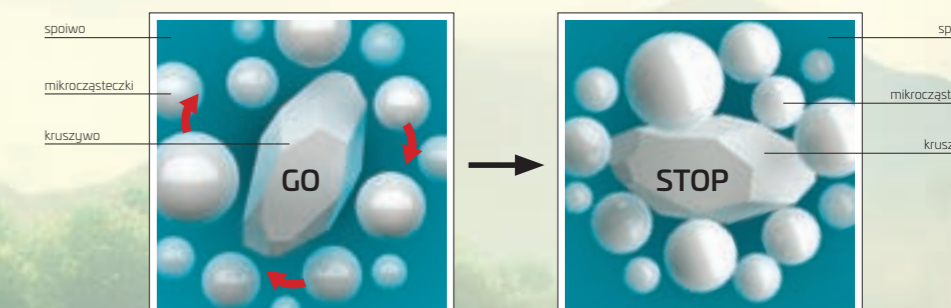
umożliwia układanie „od góry” bez podparcia nawet przy ekstremalnie dużych płytkach. Osiągnięcie zerowego spływu nie wymaga sztucznego zmniejszania ilości wody.

Brak spływu oznacza
wysoki komfort
i zwiększenie
efektywności pracy.

FAZA NAKŁADANIA ZAPRAWY KLEJOWEJ



FAZA MOCOWANIA PŁYTKI



Mikrocząsteczki w połączeniu ze spoiwem zachowują się jak kulki w łożysku – pozwalają na przemieszczanie się kruszywa w zaprawie klejowej w sposób lekki i swobodny.

Po przyłożeniu i dociśnięciu płytki mikrocząsteczki blokują kruszywo (brak spływu) w zakresie umożliwiającym dalszą korektę płytki, zanim rozpocznie się wiązanie kleju.

ELASTYCZNA I WYTRZYMAŁA ZAPRAWA KLEJOWA ZAPROJEKTOWANA NA KAŻDY KLIMAT

Botament M21 HP zaprojektowany został tak, aby sprostać zmiennym warunkom klimatycznym i temperaturowym, panującym zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń.

Botament M21 HP dostosowany jest do klejenia wszystkich okładzin ceramicznych bez względu na wymiar czy rodzaj płytki. Doskonale nadaje się zarówno do mozaiki, jak również do płytek wielkoformatowych.

Botament M21 HP charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie wysokich temperatur, w szczególności przy zastosowaniu ciemnych kolorów okładziny. Jest to niezwykle ważne przy układaniu płytek na zewnątrz, na tarasach czy elewacjach.

Botament M21 HP jest zaprawą klejową o niskiej nasiąkliwości. Zmniejszone wchłanianie wody poprawia odporność wykonanych okładzin na działanie mrozu, w zmiennych warunkach eksploatacji np. na tarasach i elewacjach. Ponadto w pomieszczeniach wilgotnych, jak łazienki, prysznice, niska nasiąkliwość zaprawy klejowej ogranicza rozwój grzybów, przez co zredukowane zostaje ryzyko skażenia biologicznego podłoża.



* porównanie dotyczy poprzedniej receptury M21 HP